

DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 09 LPIII/Z



Beschreibung

Die D-Sub Buchse 9 polig von EFB-Elektronik in flacher Bauform ist für eine zuverlässige Verbindung auf der Leiterplatte bzw. für flache Kabel ausgelegt. Mit 180°-Anschlusswinkel und weiblicher Kontaktausführung eignet sie sich für kompakte Steckverbindungen in technischen Anwendungen.

- 9-polige D-Sub Buchse in flacher Bauform
- 180°-Ausführung mit Schneidklemmenanschluss für flache Kabel
- Weibliche Kontaktausführung für passende Steckverbindungen

Durch den Temperaturbereich von -25 bis 85 °C ist die Buchse für typische technische Umgebungen ausgelegt. Die Ausführung EDFF 09 LPIII/Z unterstützt eine stabile Signalverbindung bei flachen Kabeln mit einem Leiterquerschnitt von 28AWG bis 26AWG.

Technische Details

- Typ: EDFF 09 LPIII/Z
- Anschlussart: sonstige
- Anschlusswinkel: 180°
- Ausführung: Buchse
- Kontaktausführung: weiblich (female)
- Für Kabeltyp: flach
- Leiterquerschnitt: 28AWG ~ 26AWG
- Polzahl: 9
- Temperaturbereich: -25 – 85 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 90 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

DSUB Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 09 LPIII/Z

Anschlussart	sonstige
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Buchse
Für Kabeltyp (rund/flach)	flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	weiblich (female)
Leiterquerschnitt	28AWG ~ 26AWG
Temperaturbereich	-25 - 85

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl Typ		Verpackung	Anzahl der Reihen
29010.1	DSUB Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 09 LPIII/Z	9	EDFF 09 LPIII/Z	90 Stück pro Blister	2
29011.1	DSUB Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 15 LPIII/Z	15	EDFF 15 LPIII/Z	70 Stück pro Blister	2
29012.1	DSUB Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 25 LPIII/Z	25	EDFF 25 LPIII/Z	40 Stück pro Blister	2

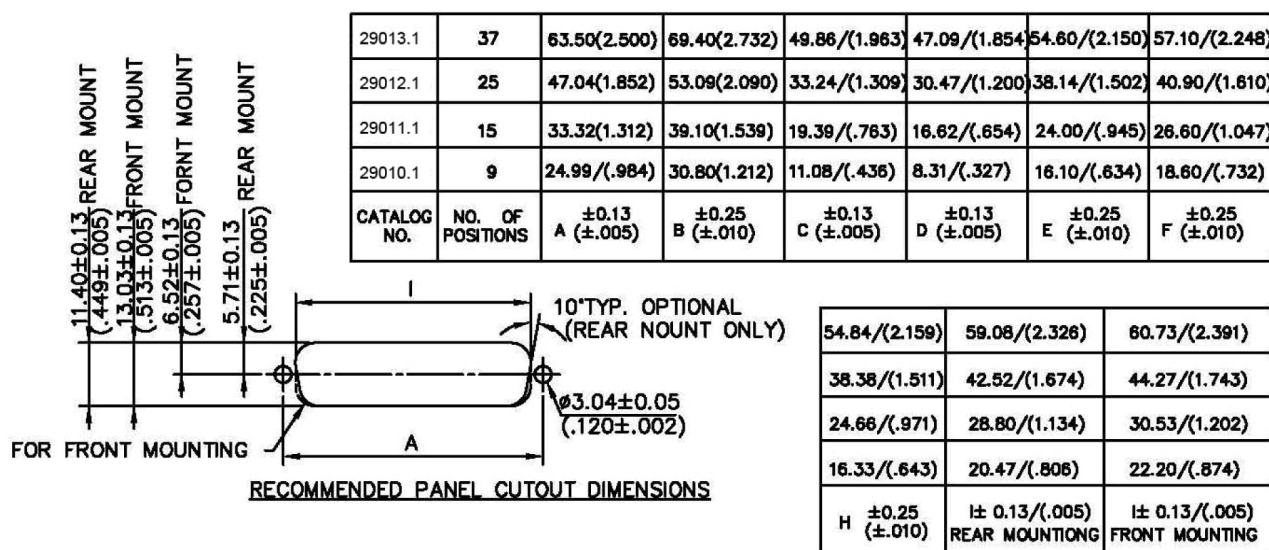
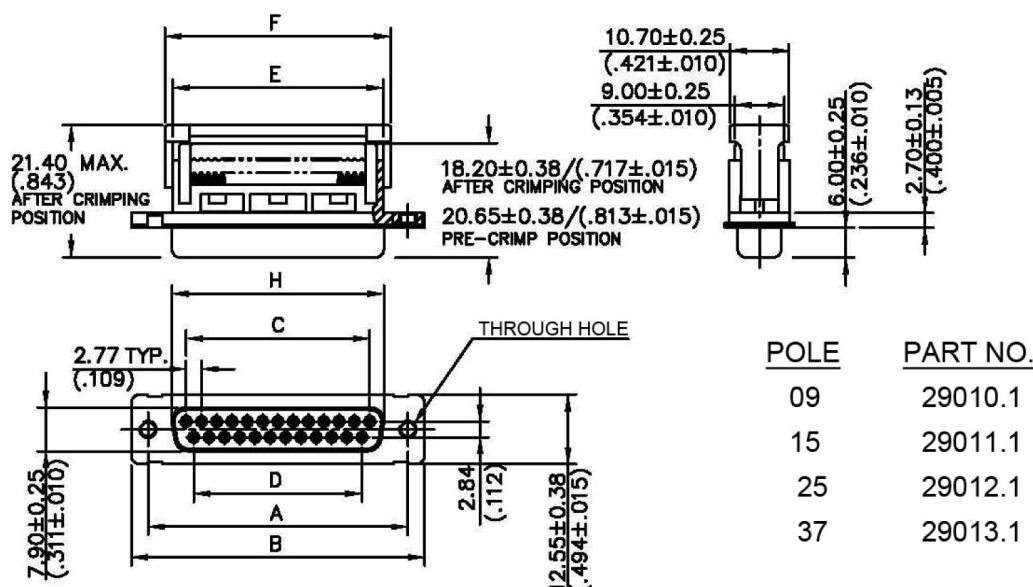
Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 09 LPIII/Z



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.